É	熊本高等朝	門学校	開講	年度	令和04年度 (2	2022年度)	授	業科目	 導体コ	学概論		
科目基	礎情報											
科目番号 0103						科目区分 専門 / 選択						
授業形態		授業				単位の種別と単	位数	学修単位:				
開設学科 人間情報システム工学科				学科		対象学年		5				
開設子科 人間情報システムエ子や開設期 後期						週時間数		1				
対対						及时间数		1				
担当教員			一郎,角田功	<i>a</i> %								
		同名 性	即,用田 切									
到達目												
1. 半導 2. 半導 3. 半導	♪体の定義や ・ ・ ・ ・ ・ 体 を を を を に ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	基礎特性を均類や利用についます。 関する装置を	理解し, 説明。 ついて理解し, および方法を5	するこ 説明 里解し	とができる。 することができる。 ,説明することがで	きる。						
レーブ	リック											
理想的な				到達レ	達レベルの目安 標準的な到達し				未到達し	到達レベルの目安 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
				定義や ること	基礎特性を理解し ができる。	半導体の定義を理解し、説明する ことができる。			、説明す)定義や基礎特 ることができ	きない。	
半導体素子の種類や利用について 理解し、説明することができる。 半導体素				子の種 説明す	類や利用について ることができる。	半導体素子の種類について理解し 、説明することができる。			半導体素 理解し、 。	子の種類や利 説明すること	利用について とができない	
半導体の製造に関する装置及び方 法を理解し、説明することができ 法を理 る。				製造に	関する装置及び方 明することができ	半導体の製造に関する装置を理解 し、説明することができる。			半導体の 法を理解 ない。)製造に関する なし、説明する	3装置及び方 3ことができ	
ジャップ マップ マップ マップ マップ マップ マップ マップ マップ マップ マ												
教育方		スロージ	√ I/I\									
既要		でを総合 ※実務 る 形式で打 この科目	合的に学習する との関係 この 受業を行うもの 目は、4年生ま	3。 科目は かである または	5年生で履修可能で	半導体プロセスの				•		
受業の進	め方・方法	授業形式	式:オンデマン	<u>ンド方</u>	化学に関する知識 式。教員および外部							
点意 主		さい。			た質問に対する回答 気になったことなど の自学自習をもって		資料や国	図書館の書籍	.しまり。 .等を活用	けて復習・う	予習してくだ	
授業の	属性・履作	多上の区5)									
☑ アク	ティブラーニ	 	☑ ICT #	刊用		☑ 遠隔授業対応	<u> </u>		☑ 実務	経験のある教	員による授業	
				37.13					_ / (3/3)	12.31 2 - 37	., , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
™ ** =T												
受業計	<u> </u>	1.	T				I					
		週	授業内容				週ごとの到達目標					
後期		1週	ガイダンス				半導体を学ぶ意義について理解する。					
	3rdQ	2週	半導体の歴史				これまでの半導体の歴史について理解する。					
		3週	半導体の基礎物性				半導体の定義を理解する。					
		4週	半導体製造技術1:前工程				半導体製造工程における前工程について理解する。					
		5週	半導体製造技術 2 : 後工程				半導体製造工程における後工程について理解する。				 理解する。	
		6週			: ウェーハ製造		半導体ウェーハの製造方法について理解する。					
		7週			54:真空プロセス		半導体製造工程で広く用いられる真空プロセスについて理解する。					
		8週	半導体製造技	支術 5	ī5:ウェーハ加エプロセス		三次元実装技術の要素技術である、ウェーハ加工技術 について理解する。					
		9週	半導体製造	支術 6	6:半導体の実用例1:実装技術		半導体実装技術について理解する。					
		10週			2:ディスクリートデバイス(ダイオ -ラトランジスタ)		ディスクリート半導体の基礎及び応用について理解する。					
		11週	半導体の実施の実施を表現します。	用例 3 ンジス	引3:ミックスドシグナルデバイス (電 ジスタ)		ミックスドシグナルデバイスの基礎及び応用について 理解する。					
	4thQ	12週	半導体の実施	刊例 4	14:集積回路		集積回路の基礎及び応用について理解する。					
		13週	半導体の実施	用例 5	15:光学素子(レーザー半導体など)		光学素子の基礎及び応用について理解する。					
		14週			16:パワー半導体(パワーエレクトロ		パワー半導体の基礎及び応用について理解する。					
		15週	+	<u>)</u> の実用例7:センサー類(CMOSセンサー)		 半導体センサーの基礎及び応用について理解する。						
		16週			ョ/・ピンシー規(じ回じさピンサー)		一子子件			いいに ンひりし	エロナッショ	
		•		1	E 1		L					
	・コアカリニ		D学習内容。		1							
群		分野	学習内	容	学習内容の到達目	票				到達レベル	授業週	
平価割	合											
				//\=	 テストなど			合計				
総合評価割合					100			100				
								20				
					20							
市田かか	5 +1				50			50				

分野横断的能力